

檔 號：

保存年限：

台北市電腦商業同業公會 函

地址：台北市松山區八德路三段二號九樓之
1

聯絡人：王臻霖

電話：(02)2577-4249 分機 836

電子郵件：jeannie_wang@mail.tca.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年1月27日

發文字號：電會字第1150000800號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：競賽 e-DM、競賽須知(中英文)及競賽海報(海報另行寄送)

主旨：檢送經濟部產業技術司主辦，本會執行之本(115)年「智慧創新大賞」文宣，詳如說明。敬請惠予協助推廣宣傳，請查照。

說明：

一、旨揭競賽活動（以下稱本競賽）經濟部為催生 AI 創新技術應用，並結合臺灣深厚的 IC 設計與半導體產業優勢，主辦「智慧創新大賞」，推動 AI 軟硬體整體發展，促進技術導入產業、落地百工百業。鼓勵學生、企業及國際團隊，提出具創新、產業應用及市場發展潛力之 AI/IC 解決方案，提升產業生產力、培育關鍵人才，為臺灣產業轉型升級注入新動力。

二、活動相關日期如下：

(一)競賽報名時間：115/01/19(一)上午 9 時至 115/03/16(一)下午 5 時截止

(二)初賽(書審)：115/03/24(二)至 115/04/02(四)

(三)決賽：115/04/25(六)上午 8 時至下午 5 時

三、為使本競賽相關活動資訊能有效宣傳，敬祈惠予協助公告及廣宣活動相關訊息，俾利有意報名者得以及時報名參加。

四、競賽詳情請參閱附件「智慧創新大賞」e-DM、競賽須知、競賽海報（海報另行寄送）及競賽網站：<https://www.bestaiawards.com.tw/>。競賽洽詢聯絡窗口台北市電腦公會 02-2577-4249 分機 836 王小姐



(jeannie_wang@mail.tca.org.tw)。

正本：全國育成中心

副本：

電	子	公	文
交	換	章	

——批核軌跡及意見——

